

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-145519

(43)Date of publication of application : 28.05.1999

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

H01S 3/18

(21)Application number : 10-248826

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 02.09.1998

(72)Inventor : KAWAMOTO SATOSHI

(30)Priority

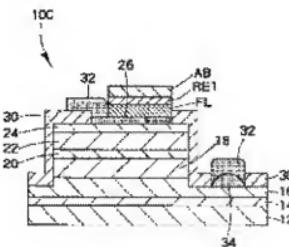
Priority number : 09237448 Priority date : 02.09.1997 Priority country : JP

## (54) SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING ELEMENT, SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING DEVICE, AND IMAGE-DISPLAY DEVICE

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a semiconductor light-emitting element and device that has an extremely stable emission wavelength and is able to convert the wavelength with a high conversion efficiency in various kinds of wavelengths from visible light to infrared regions.

**SOLUTION:** A wavelength conversion part FL with a wavelength conversion function and a light-reflecting part RF1 with wavelength selectivity properly combine a light-absorbing part AB with wavelength selectivity and appropriately arranges it in a specific relationship, thus breaking the leakage of primary light toward the outside and at the same time, converting the wavelength with extremely high efficiency and taking out secondary light.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-145519

(43) 公開日 平成11年(1999) 5月28日

(51) Int.Cl.\*

H 01 L 33/00

識別記号

F I

H 01 L 33/00

C

H 01 S 3/18

H 01 S 3/18

D

審査請求 未請求 求求項の数48 O.L (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願平10-248826

(71) 出願人 000003078

(22) 出願日 平成10年(1998) 9月 2日

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(31) 優先権主張番号 特願平9-237448

(72) 発明者 河本 駿

(32) 優先日 平9(1997) 9月 2日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

社東芝川崎事業所内

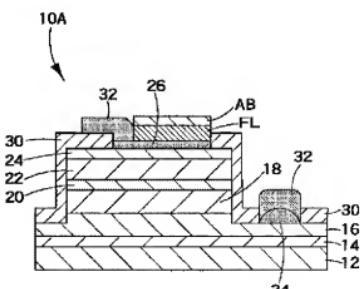
(74) 代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置

(57) 【要約】

【課題】 発光波長が極めて安定で、しかも、可視光から赤外線領域までの種々の波長において高い変換効率で波長変換することができる半導体発光素子および半導体発光装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 波長変換機能を有する波長変換部と、波長選択性を有する光反射部は、波長選択性を有する光吸收部と適宜組み合わせ、適宜所定の関係に配置することにより、1次光の外部への漏洩を遮断するとともに極めて高い効率で波長変換して外部に2次光を取り出すことができる半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置を提供するものである。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項2】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項3】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、

前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項4】前記第1の光反射部は、前記発光層と前記光吸収部との間に設けられていることを特徴とする請求項3記載の半導体発光素子。

【請求項5】前記第1の光反射部は、プラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項2~4のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項6】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、

前記発光層からみて前記光取り出し側と反対の側に設けられ、前記1次光を反射するものとして構成されている第2の光反射部と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項7】前記第2の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項6記載の半導体発光素子。

【請求項8】前記第2の光反射部は、前記2次光も反射するものとして構成していることを特徴とする請求項6記載の半導体発光素子。

【請求項9】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、

前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、

前記発光層の周囲を取り囲むように設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を反射するものとして構成されている第3の光反射部と、

を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項10】前記第3の反射鏡は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項9記載の半導体発光素子。

【請求項11】前記第3の光反射部は、前記2次光も反射するものとして構成していることを特徴とする請求項9記載の半導体発光素子。

【請求項12】第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、

前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、

前記発光層と前記波長変換部との間に設けられ、前記1次光に対する反射率が低く、前記2次光に対する反射率が高いものとして構成されている第4の光反射部と、を備えたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項13】前記第4の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項12記載の半導体発光素子。

【請求項14】前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する吸収率が高いためとして構成されている光吸収部をさらに備えたことを特徴とする請求項6~13のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項15】前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部をさらに備えたことを特徴とする請求項6~14

のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項1 6】前記第1の波長は、380nm以下であり、

前記波長変換部は、蛍光物質を含み、

前記第2の波長は、前記第1の波長よりも長いことを特徴とする請求項1～15のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項1 7】前記発光管は、空化ガリウム系半導体、ZnSe、ZnS、ZnSSe、SiC、およびBNからなる群から選択されたいずれかの材料系を主成分とすることを特徴とする請求項1～16のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項1 8】前記2次光は、可視光であることを特徴とする請求項1～17のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項1 9】前記2次光は、赤色と緑色と青色の波長領域にそれぞれ強度ピークを有する白色光であることを特徴とする請求項1～17のいずれか1つに記載の半導体発光素子。

【請求項2 0】実装部材と、  
前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、  
前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、  
前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、  
前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部と、  
を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2 1】実装部材と、  
前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、

前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、  
前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、  
前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、  
を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2 2】実装部材と、  
前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、

前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出

するものとして構成されている波長変換部と、

前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、  
前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部と、  
前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、  
前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、  
を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2 3】前記第1の光反射部は、前記半導体発光素子と前記光吸収部との間に設けられていることを特徴とする請求項2 2記載の半導体発光装置。

【請求項2 4】前記第1の光反射部は、プラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項2 1～2 3のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項2 5】実装部材と、

前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、  
前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、  
前記半導体発光素子からみて前記光取り出し側と対の側に設けられ、前記1次光を反射するものとして構成されている第2の光反射部と、  
を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2 6】前記第2の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項2 5記載の半導体発光装置。

【請求項2 7】前記第2の光反射部は、前記2次光も反射するものとして構成していることを特徴とする請求項2 5記載の半導体発光装置。

【請求項2 8】実装部材と、  
前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、  
前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、  
前記半導体発光素子の周囲を取り囲むように設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を反射するものとして構成されている第3の光反射部と、  
を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2 9】前記第3の反射鏡は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項2 8記載の半導体発光装置。

【請求項3 0】前記第3の光反射部は、前記2次光も反射するものとして構成していることを特徴とする請求

## 項2 8記載の半導体発光装置。

【請求項3 1】実装部材と、

前記実装部材の上に実装され、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、

前記半導体発光素子の光取り出し側に設けられ、前記半導体発光素子から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、

前記半導体発光素子と前記波長変換部との間に設けられ、前記1次光に対する反射率が低く、前記2次光に対する反射率が高いものとして構成されている第4の光反射部と、

を備えたことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項3 2】前記第4の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項3 1記載の半導体発光装置。

【請求項3 3】前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部をさらに備えたことを特徴とする請求項2 5～3 2のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 4】前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記半導体発光素子から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部をさらに備えたことを特徴とする請求項2 5～3 3のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 5】前記第1の波長は、380nm以下であり、

前記波長変換部は、並光物質を含み、

前記第2の波長は、前記第1の波長よりも長いことを特徴とする請求項2 0～3 4のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 6】前記半導体発光素子は、窒化ガリウム系半導体、ZnSe、ZnS、ZnSSe、SiC、およびBNからなる群から選択されたいずれかの材料系を発光層に含むことを特徴とする請求項2 0～3 5のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 7】前記2次光は、可視光であることを特徴とする請求項2 0～3 6のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 8】前記2次光は、赤色と緑色と青色の波長領域にそれぞれ強度ピークを有する白色光であることを特徴とする請求項2 0～3 7のいずれか1つに記載の半導体発光装置。

【請求項3 9】第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、

前記半導体発光素子から放出される前記1次光の強度を調節する調光部と、

前記調光部により強度が調節された前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記波長変換部を透過する前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とする画像表示装置。

【請求項4 0】第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、

前記半導体発光素子から放出された前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記波長変換部を透過する前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、前記光反射部から放出される前記2次光の強度を調節する調光部と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

【請求項4 1】前記第1の光反射部は、プラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項3 9または4 0に記載の画像表示装置。

【請求項4 2】前記第1の光反射部の光取り出し側に設けられ、前記第1の光反射部を透過した前記2次光に対する吸収率が低く、前記第1の光反射部を透過した前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部をさらに備えたことを特徴とする請求項3 9～4 1のいずれか1つに記載の画像表示装置。

【請求項4 3】前記半導体発光素子と前記波長変換部との間に設けられ、前記1次光に対する反射率が低く、前記2次光に対する反射率が高いものとして構成されている第4の光反射部をさらに備えたことを特徴とする請求項3 9～4 2のいずれか1つに記載の画像表示装置。

【請求項4 4】前記第4の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする請求項4 3記載の画像表示装置。

【請求項4 5】前記第1の波長は、380nm以下であり、

前記波長変換部は、並光物質を含み、

前記第2の波長は、前記第1の波長よりも長いことを特徴とする請求項3 9～4 4のいずれか1つに記載の画像表示装置。

【請求項4 6】前記半導体発光素子は、窒化ガリウム系半導体、ZnSe、ZnS、ZnSSe、SiC、およびBNからなる群から選択されたいずれかの材料系を発光層に含むことを特徴とする請求項3 9～4 5のいずれか1つに記載の画像表示装置。

【請求項4 7】前記2次光は、可視光であることを特徴とする請求項3 9～4 6のいずれか1つに記載の画像表

示装置。

【請求項4】前記2次光は、赤色と緑色と青色のいずれかの波長領域に強度ピークを有する光であることを特徴とする請求項3～4.7のいずれか1つに記載の画像表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置に関する。より詳しくは、本発明は、発光層から放出される1次光の外部への漏洩を防止し、極めて高い効率で2次光に波長変換して外部に取り出すことができる半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置に関する。

##### 【0002】

【従来の技術】半導体発光素子およびそれを搭載した各種の半導体発光装置は、コンパクト且つ低消費電力であり、信頼性に優れるなどの多くの利点を有し、近年では、高い発光輝度が要求される室内の表示板、鉄道・交通信号、車載用灯具などについても広く応用されつつある。

【0003】これらの半導体発光素子のうちで、窒化ガリウム系半導体を用いた発光素子が最近、注目されている。窒化ガリウム系半導体は、直接遷移型のIII-V族化合物半導体であり、比較的短い波長領域において高効率で発光させることができるという特徴を有する。

【0004】なお、本明細書において「窒化ガリウム系半導体」とは、 $In_xAl_{1-x}Ga_yN$  ( $0 \leq x, y \leq 1$ ,  $x + y \leq 1$ ) なる化学式において組成比 $x$ 及び $y$ を零から1の範囲で変化させたすべての組成の半導体を含むものとする。例えば、 $InGaN$  ( $x > 0, y = 0$ ) も「窒化ガリウム系半導体」に含まれるものとする。

【0005】さらに、III族元素としてホウ素 (B)、V族元素として砒素 (As)、りん (P) の少なくともいずれかを含有した半導体も「窒化ガリウム系半導体」に含むものとする。

【0006】窒化ガリウム系半導体は、組成 $x$ 及び $y$ を制御することによってバンドギャップが1.89～6.2 eVまで変化するために、LEDや半導体レーザーの材料として有望視されている。特に、青色や紫外線の短波長領域で高輝度に発光させることができれば、各種光ディスクの記録容量を倍増させ、表示装置のフルカラー化を可能にすることができます。そこで、 $In_xAl_{1-x-y}N$  系半導体を用いた短波長発光素子は、その初期特性や信頼性の向上に向けて急速に開発が進められている。

【0007】このような窒化ガリウム系半導体を用いた従来の発光素子の構造を開示した参考文献としては、例えば、Jpn. J. Appl. Phys.、28 (1989) p. L2112, Jpn. J. Appl. Phy.

s.、32 (1993) p. L8或いは特開平5-291621号公報を挙げることができる。

##### 【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の発光発光素子では、発光層から放出される発光を直接外部に取り出す構造であるために、以下に列挙するような問題があつた。

【0009】まず第1に、発光素子の構造のばらつきにより、発光波長が素子ごとにばらつくという問題があつた。すなわち、半導体発光素子は、同一の条件で製造しても、不純物の混入量や各層厚などがばらつくことによって、その発光波長がばらつく傾向を有する。

【0010】第2に、駆動電流によって、発光波長が変化するという問題があつた。すなわち、半導体発光素子に供給する電流量に応じて、その発光波長が変動することがあり、発光輝度と発光波長とを独立して制御することが困難であるという問題があつた。

【0011】第3に、温度によって、発光波長が変化するという問題があつた。すなわち、半導体発光素子特に発光層部分の温度が変化すると、発光層の実効的なバンドギャップも変化するために、発光波長が変動するという問題があつた。

【0012】以上説明したように、従来の半導体発光素子においては、構造、温度、電流などのばらつきをすべて制御して、発光波長の変動を所定の範囲、例えば数nmの範囲内に抑えることは困難であった。

【0013】一方、従来の半導体発光装置においては、発光波長に応じて、内蔵する半導体発光素子の材料や構造を適宜選択し、変更しなければならないという問題もあつた。例えば、赤色において発光させるためには、AlGaAs系材料を用い、黄色においてはGaAsP系またはInGaAlP系材料、緑色においてはInGaN系材料の如く、最適な材料をその波長に併せて選択しなければならないという問題があつた。

【0014】以上説明したような種々の問題を解消する方法として、半導体発光素子から放出される1次光を螢光体などにより波長変換して、より波長の長い2次光として外部に取り出す構成も考案される。

【0015】図30は、このような波長変換部を備えた半導体発光装置を例示する断面模式図である。同図に示した例は、いわゆる「リード・フレーム型」の発光ダイオード(LED)ランプである。すなわち、半導体発光素子900は、リード・フレーム910上にマウントされ、ワイヤ930、930により所定の端子に接続されている。また、半導体発光素子の周囲は螢光体950により覆われている。さらに、半導体発光素子910は、モールド樹脂940により封止されている。

【0016】同図に示した半導体発光装置においては、半導体発光素子900から放出される1次光が螢光体9

9

50により波長変換されて、より長波長の2次光として外部に取り出しができるようになっている。このような構成によれば、蛍光体層FLの材料を変更することにより、2次光の波長を調節することが可能となる。

【0017】しかし、図30に示したような構成において、半導体発光素子900から放出される1次光を、蛍光体950によりすべて吸収・変換させることは困難であった。すなわち、1次光のうちの一部は、蛍光体950に吸収されることなく、外部に放出される。その結果として、変換効率が低下するという問題があった。

【0018】また、外部に取り出される光は、波長変換された2次光と未変換の1次光とが混合された温色光となる。しかし、例えばディスプレイなどのように複数の発光素子を並べて使用する場合には、個々の発光装置の温色の比率がばらつくために、全体的な色差として見えを劣化させる要因となる。

【0019】さらに、発光装置から放出される1次光の波長が380nm以下の紫外線である場合には、漏洩する1次光成分は、人体や周囲の部品などに対して影響を与える、実用上問題を生ずるおそれもある。例えば、モールド樹脂が発光素子からの紫外線により劣化し、黄変したり透過率が低下するという不具合を生ずる場合もある。

【0020】特に、従来の青色や藍色発光の半導体発光素子のなかで、不純物を介して遷移するタイプの発光層を有するものは、その発光波長が比較的広く、時として紫外線成分まで含む場合もある。このような不要な紫外線成分は、無駄な光として発光装置から放出されるばかりではなく、その漏れ光が上述した種々の問題を生ずることとなる。また、太陽光や螢光灯などの光源から放出される紫外線が外乱光として発光装置に侵入し、蛍光体が不要な発光を生ずるという問題もあった。

【0021】本発明は、かかる種々の問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明は、発光波長が極めて安定で、しかも、可視光から赤外線領域までの種々の波長において高い変換効率で波長変換することができる半導体発光素子および半導体発光装置を提供することを目的とする。

#### 【0022】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低いものとして構成されている光吸収部と、を備えたことを特徴とする。

10

【0023】または、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とする。

【0024】または、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている光吸収部と、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とする。半導体発光素子。

【0025】さらに、本発明の望ましい実施の形態としては、前記第1の光反射部は、前記発光層と前記光吸収部との間に設けられていることを特徴とする。

【0026】また、前記第1の光反射部は、プラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする。

【0027】または、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記発光層からみて前記光取り出し側と対面の側に設けられ、前記1次光を反射するものとして構成されている第2の光反射部と、を備えたことを特徴とする。

【0028】ここで、前記第2の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されて、または、前記2次光も反射するものとして構成されていても良い。

【0029】または、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記発光層の周囲を取り囲みように設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を反射するものとして構成されている第3の光反射部と、を備え

たことを特徴とする。

【0030】ここで、前記第3の反射鏡は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されて、または、前記2次光も反射するものとして構成されていても良い。

【0031】または、本発明の半導体発光素子は、第1の波長を有する1次光を放出する発光層と、前記発光層の光取り出し側に設けられ、前記発光層から放出される前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記発光層と前記波長変換部との間に設けられ、前記1次光に対する反射率が低く、前記2次光に対する反射率が高いものとして構成されている第4の光反射部と、を備えたことを特徴とする。

【0032】ここで、前記第4の光反射部は、反射率が波長選択性を有するプラグ反射鏡により構成されていることを特徴とする。

【0033】さらに、前述した第2乃至第4の光反射部とともに、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する吸収率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する吸収率が高いものとして構成されている光吸収部をさらに備えたことを特徴とする。

【0034】また、前述した第2乃至第4の光反射部とともに、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記発光層から放出される前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部をさらに備えたことを特徴とする。

【0035】また、前記第2乃至第3の光反射部は、反射率が実質的に波長選択性を有しない全反射鏡により構成されていても良い。

【0036】また、前記第1の波長は、380nm以下であり、前記波長変換部は、藍色物質を含み、前記第2の波長は、前記第1の波長よりも長いことを特徴とする。

【0037】また、前記発光層は、窒化ガリウム系半導体、ZnSe、ZnS、ZnSSe、SiC、およびBNからなる群から選択されたいずれかの材料系を主成分とすることを特徴とする。

【0038】また、前記2次光は、可視光であることを特徴とする。

【0039】また、前記2次光は、赤色と緑色と青色の波長領域にそれぞれ強度ピークを有する白色光であることを特徴とする。

【0040】一方、本発明による半導体発光装置も、半導体発光素子に対して、波長変換部、第1乃至第4の光反射部、光吸収部などの構成要素を適宜選択し、前述した半導体発光素子における発光層の場合と同様の位置関係に配置することにより、波長変換効率や光の取り出し

効率が極めて高いものとして構成することができる。

【0041】また、本発明による画像表示装置は、第1の波長を有する1次光を放出する半導体発光素子と、前記半導体発光素子から放出される前記1次光の強度を調節する調光部と、前記調光部により強度が調節された前記1次光を吸収して前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する2次光を放出するものとして構成されている波長変換部と、前記波長変換部の光取り出し側に設けられ、前記波長変換部から放出される前記2次光に対する反射率が低く、前記波長変換部を透過する前記1次光に対する反射率が高いものとして構成されている第1の光反射部と、を備えたことを特徴とするものとして構成される。

#### 【0042】

【発明の実施の形態】本発明は、波長変換機能を有する波長変換部と、波長選択性を有する光反射部と、波長選択性を有する光吸収部と、を適宜組み合わせて適宜所定の位置関係に配置することにより、1次光の外部への漏洩を遮断するとともに極めて高い効率で波長変換して外部に2次光を取り出すことができる半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置を提供するものである。

【0043】以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明による第1の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を示す断面図である。同図に示した半導体発光素子10Aは、半導体発光素子であり、その光の取り出し側に沿って、波長変換部F-Lおよび光吸収部A-Bが設けられている点に特徴を有する。ここで用いる半導体発光層は、波長変換部F-Lに所定の波長帯の光を供給するものであれば良い。例えば、青色から紫外線領域の発光を得るためにには、窒化ガリウム系半導体や、SiC(焼成シリコン)系、あるいはZnSe(セレン化亜鉛)系などの種々の材料を用いることができる。以下に、窒化ガリウム系半導体を用いた場合を例に挙げて説明する。

【0044】すなわち、発光素子10Aは、サファイア基板12上に積層された半導体の多層構造を有する。サファイア基板12上には、バッファ層14、n型コントラクト層16、n型クラッド層18、発光層20、p型クラッド層22およびp型コントラクト層24がこの順序で形成されている。これらの各層は、例えば、有機金属化気相成長法(metal-organic chemical vapor deposition: MOCVD)により成長することができる。

【0045】バッファ層14の材料は、例えばn型のGaNとができる。n型コントラクト層16は、n側電極34とのオーミック接触を確保するように高いキャリア濃度を有するn型の半導体層であり、その材料は、例えば、GaNとができる。n型クラッド層18およびp型クラッド層22は、それぞれ発光層20にキャリアを閉じこめる役割を有する。その材料は、

13 例え、発光層20よりもパッドギャップの大きいAlGaNとすることができる。発光層20は、発光素子に電流として注入された電荷が再結合することにより発光を生ずる半導体層である。その材料としては、例え、アンドープのInGaNを用いることができる。p型コンタクト層24は、p側電極とのオーミック接触を確保するように高いキャリア濃度を有するp型の半導体層であり、その材料は、例え、GaNとすることができる。

【0046】p型コンタクト層24の上には、透光性を有するp側電極層26が堆積されている。また、n型コンタクト層18の上には、n側電極層34が堆積されている。それぞれの電極の上には、Auからなるボンディング・パッド32が堆積されている。ボンディング・パッド32には、駆動電流を素子に供給するための回路しないワイヤがボンディングされる。さらに、素子の表面部分は、酸化シリコンなどによる保護膜30が形成されている。

【0047】ここで、本発明においては、p側電極26の上に、波長変換部FLおよび光吸収部ABが、この順序で積層されている。これらのうちで、まず、波長変換部FLについて説明する。

【0048】波長変換部FLは、発光層20から放出された1次光を吸収して、より長波長の2次光を放出する役割を有する。その構成としては、例え、所定の媒体に蛍光体を含みさせた層とができる。この蛍光体は、発光層20から放出される1次光を吸収して励起され、所定の波長を有する2次光を放出する。例え、発光層20から放出される1次光が、波長約330nmの紫外線であり、蛍光体により波長変換された2次光は、可視光あるいは赤外線領域の所定の波長を有するようになることができる。2次光の波長は、蛍光体の材料を選択選択することにより、調整することができる。紫外線領域の1次光を吸収して、効率良く2次光を放出する蛍光体としては、例え、赤色の発光を生ずるものとしては、Y<sub>3</sub>O<sub>5</sub>:EuやLa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Eu<sub>3</sub>（Eu<sub>3</sub>S<sub>m</sub>）、青色の発光を生ずるものとしては、（Sr<sub>1-x</sub>C<sub>x</sub>Ba<sub>1-y</sub>Eu<sub>y</sub>）PO<sub>4</sub>、Ca<sub>1-x</sub>、緑色の発光を生ずるものとしては、3Ba<sub>2</sub>Mg<sub>3</sub>Eu<sub>2</sub>Mn<sub>3</sub>O<sub>12</sub>などと挙げることができる。これらの蛍光物質を適当な割合で混合すれば、可視光領域の殆どすべての色調を表現することができる。

【0049】また、これらの蛍光物質は、300~380nm付近の波長帯において吸収ピークを有する。従って、これらの蛍光物質により効率的に波長変換を行ふためには、発光層20が380nm以下の波長帯の紫外線を放出するようになると望ましい。また、蛍光物質の変換効率を最大にするために、330nm付近の波長の紫外線を放出するがさらに望ましい。

【0050】次に、光吸収部ABについて説明する。光

10 吸収部は、波長選択性を有する吸収体であり、1次光を高い効率で吸収するとともに2次光は透過させる役割を有する。すなわち、1次光の波長の光に対する吸収率が高く、2次光の波長の光に対する吸収率は低いような吸収特性を有する。この具体的な構成としては、例え、透光性の媒体に所定の吸収体を分散させたものを挙げることができる。1次光として、紫外線領域の光が用いられる場合には、吸収体ABの材料としては、例え、ベンゾトリアゾール、シアノアクリレートなどを用いることができる。また、同様の特性を示す材料としてバラアミノ安息酸、ベンゾフェノン、ケイ皮酸などを用いることもできる。また、色素系の材料としては、2次光が赤色の光の場合には、カドミウム・レッドや弁柄を用いることができ、2次光が青色の光の場合には、コバルト・ブルーや群青などを用いることができる。

【0051】このような光吸収部ABを設けることにより、波長変換部FLを透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトルを調節して、純色性を改善することも可能となる。また、外部から入射する紫外線も吸収することができるので、このような外乱光により波長変換部FLが励起されて不要な発光が生ずるという問題も解消することができる。

【0052】次に、本発明による第2の実施形態に係る半導体発光素子について説明する。図2は、本発明による第2の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を示す断面図である。同図に示した半導体発光素子10Bも、窒化ガリウム系半導体などを用いた発光素子であり、その光の取り出し経路に、波長変換部FL、および光反射部RE1が設けられている点に特徴を有する。ここで、前述した図1の発光素子と同一の部分については、同一の符合を付して詳細な説明を省略する。

【0053】ここで、本実施形態においては、光吸収層ABの代わりに光反射部RE1が設けられている点で前述した第1実施形態と異なる。光反射部RE1は波長選択性を有する反射層であり、波長変換部FLから入射する光のうちで、1次光を反射し、2次光を透過させる役割を有する。すなわち、光反射部RE1は、1次光の波長の光を反射し、2次光の波長の光を透過するカット・オフ・フィルタ、あるいはバンドパス・フィルタとして作用する。その具体的な材料としては、例え、1次光が紫外線領域の光の場合には、酸化チタンや酸化亜鉛などを用いることができる。これらの反射性の材料を、所定の溶媒中に適宜分散させ、波長変換部FLの上にコーティングして光反射部RE1を形成することができる。

【0054】また、光反射部RE1として、プラグ式反射鏡を用いることもできる。すなわち、屈折率が異なる2種類の薄膜を交互に積層することにより、特定の波長領域の光に対する反射率が高い反射鏡を形成することができる。例え、1次光の波長をλ、薄膜層の光屈折率

15

をnとした場合に、膜厚をそれぞれ $\lambda / (4 n)$ とした2種類の薄膜を交互に積層することにより、1次光に対する反射率が極めて高い反射鏡を形成することができる。このような2種類の薄膜は、光屈折率の差が大きいことが望ましい。その組み合わせとしては、例えば、酸化シリコン(SiO<sub>2</sub>)と酸化チタン(TiO<sub>2</sub>)、窒化アルミニウム(AIN)と窒化インジウム(1nN)、あるいはこれらのうちのいずれかの材料からなる薄膜と、アルミニウム・ガリウム砒素、アルミニウム・ガリウム焼、五酸化タントタル、多結晶シリコン、非晶質シリコンなどのいずれかの材料の薄膜とを適宜組み合わせても良い。

【0055】このような光反射部RE1を配置することにより、波長変換部FLを透過して濾波した1次光を高い効率で反射して、波長変換部FLに再び戻すことができる。このようにして戻された1次光は、波長変換部FLにおいて波長変換され、2次光として、光反射部RE1を透過する。つまり、波長変換部FLの光出射側に光反射部RE1を配置することにより、1次光の漏洩を防止するとともに、波長変換部FLを透過した1次光を戻して高い効率で波長変換することができるようになる。また、外部から侵入する紫外線も反射することができる。すなわち、外乱光により波長変換部FLが励起され不要な発光が生ずるという問題を解消することができる。

【0056】次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図3は、本発明による第3の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を示す断面図である。同図に示した半導体発光素子10Cは、半導体発光素子であり、その光の取り出し経路に、波長変換部FL、光反射部RE1、および光吸収部ABが設けられている点に特徴を有する。ここで、前述した図1あるいは図2の発光素子と同一の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

【0057】本実施形態によれば、光反射部RE1と光吸収部ABとを組み合わせて配置することにより、さらに改善された半導体発光素子を提供することができる。すなわち、光反射部FLは、波長変換部FLを透過して濾波した1次光を高い効率で反射して、波長変換部FLに再び戻すことができる。このようにして戻された1次光は、波長変換部FLにおいて波長変換され、2次光として、光反射部RE1を透過する。つまり、波長変換部FLの光出射側に光反射部RE1を配置することにより、1次光の漏洩を防止するとともに、波長変換部FLを透過した1次光を戻して高い効率で波長変換することができるようになる。また、外から侵入する紫外線も反射することができる。すなわち、外乱光により波長変換部FLが励起され不要な発光が生ずるという問題を解消することができる。

【0058】さらに、光反射部RE1の上に光吸収部A

Bを設けることにより、光反射部RE1を透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトラルを調節して、純色性を改善することも可能となる。また、外部から入射する紫外線も吸収することができるので、このような外乱光により波長変換部FLが励起され不要な発光が生ずるという問題も解消することができる。

【0059】次に、本発明による第4の実施形態に係る半導体発光素子について説明する。図4は、本発明による第4の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。同図に示した半導体発光素子10Dも、半導体発光素子であり、光の取り出し経路に、波長変換部FL、光反射部RE1、および光吸収部ABが設けられている。ここで、前述した図1あるいは図2の発光素子と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0060】本実施形態においては、さらに、発光層20からみて光取り出し側と反対側、つまり基板側に、第2の光反射部RE2が設けられている。この光反射部RE2は、発光層20から放出された1次光を反射して、波長変換部FLに入射させる役割を有する。このような反対反射部RE2を設けることにより、発光層20から基板12側に放出される1次光を有効に利用することができるようになる。すなわち、このような反射部RE2を設けない場合には、発光層20から基板12側に放出される1次光は、途中の各層において吸収され、あるいは基板12の裏面において反射されることが多く、波長変換部FLにおいて効率良く波長変換することができなかつた。しかし、本発明によれば、光反射部RE2を設けることにより、1次光を反射させて波長変換部FLに入射させることができる。その結果として、1次光を高い効率で波長変換して外部に取り出すことができるようになる。

【0061】光反射部RE2の具体的な構成としては、例えば、前述したようなプラグ反射鏡とすることができる。すなわち、1次光に対して高い反射率を有するよう構成したプラグ反射鏡とすることにより、発光層20から基板12側に放出された1次光を高い反射率で波長変換部FLに戻すことができるようになる。その具体的な構成としては、例えば、窒化アルミニウム(AIN)と窒化インジウム(1nN)、窒化インジウムとアルミニウム・ガリウム砒素、窒化インジウムとアルミニウム・ガリウム焼などの薄膜を交互に積層したものを挙げることができる。または、図2に関して前述したように、酸化チタンや酸化亜鉛などの反射性の材料を、所定の溶媒中に適宜分散させ、波長変換部FLの上にコーティングして光反射部RE2を形成することができる。

【0062】また、光反射部RE2は、このような波長選択性を有しない全反射鏡であっても良い。すなわち、1次光だけではなく、2次光に対しても高い反射率を有す

10

20

30

40

50

るような反射鏡とすれば、波長変換部F Lから基板1 2方向に放出される2次光を効率良く反射して外部に取り出すことができるようになる。このような全反射鏡は、プラグ反射鏡ではなく、金属膜などの反射率の高い材料を単層として用いることができる。

【0063】一方、光反射部R E 2を配置する位置は、図4に示した例には限定されない。すなわち、各結晶層1 2～2 0の間に配置したり、基板1 2の裏面に位置しても良い。さらに、各結晶層1 4～1 8のいずれかを光反射層R E 2として構成しても良い。

【0064】次に、本発明による第5の実施形態に係る半導体発光素子について説明する。図5は、本発明による第5の実施形態に係る半導体発光素子の構造構成を例示する断面図である。同図に示した半導体発光素子1 0 Eにおいても、光の取り出し経路に、波長変換部F L、光反射部R E 1、および光吸収部A Bが設けられている。ここでも、図1あるいは図2に関して前述した発光素子と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0065】本実施形態においては、さらに、発光素子の周囲が光反射部R E 3により取り囲まれている。この光反射部R E 3は、波長選択性を有するものであっても、波長選択性を有しない全反射鏡でも良い。

【0066】光反射部R E 3が、波長選択性を有する場合には、発光層2 0から放出された1次光を反射して、外部への漏洩を防止することができる。さらに、このようにして反射を繰り返された1次光は、最終的に波長変換部F Lに入射して2次光に変換されるので、波長変換効率を改善することができる。このような波長選択性は、前述したようなプラグ反射鏡などにより実現することができる。

【0067】一方、光反射部R E 3が、波長選択性を有しない場合には、1次光のみならず、2次光などの波長を有する光成分の外部への漏洩も防止することができる。このような全反射鏡は、例えば、金属膜により形成することができる。そして、このような全反射鏡を形成することにより、発光素子1 0 Eの光放出台部を、光反射部R E 3が形成されていない開口部のみに限定することができる。すなわち、発光素子1 0 Eの周囲をこのよう光反射部R E 3で取り囲んで、所定の開口部のみから2次光が放出されるようにすれば、光の放射パターンをその開口の形状にあわせて容易に制御することができるようになる。例えば、光反射部R E 3の開口を極めて小さく形成することにより、点光源状の発光素子を容易に形成することができる。このような点光源は、レンズなどの光学系により効果的に集光することができ、実用上有利である場合が多い。

【0068】次に、本発明による第6の実施形態に係る半導体発光素子について説明する。図6は、本発明による第6の実施形態に係る半導体発光素子の構造構成を例

示する断面図である。同図に示した半導体発光素子1 0 Fにおいては、波長変換部F Lの光入射側に第2の光反射部R E 4が設けられている。すなわち、光の取り出し経路に、光反射部R E 4、波長変換部F L、光反射部R E 1、および光吸収部A Bがこの順序で設けられている。ここでも、図1あるいは図2に関して前述した発光素子と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0069】本実施形態における光反射部R E 4は、発光層2 0から放出される1次光を透過し、波長変換部において変換され放出される2次光は反射するよう波長選択性を有する。すなわち、1次光に波長の光に対する反射率は低く、2次光の波長の光に対する反射率が高くなるように構成されている。このような波長選択性は、例えば、前述したプラグ反射鏡を利用することにより実現することができる。

【0070】また、波長変換部F Lは、1次光を吸収してそれよりも波長が長い2次光を放出する役割を有する。その詳細については、第1実施形態に関して前述したものと同様である。

【0071】また、光反射部R E 1は、波長変換部から放出される2次光に対する反射率が低く、1次光に対する反射率が高くなるように構成されている。このような波長選択性も、前述したプラグ反射鏡を利用することにより実現することができる。

【0072】光吸収部A Bは、1次光に対して高い光吸収率を有し、2次光に対しては低い吸収率を有するよう構成される。この詳細な構成についても、第1実施形態に関して前述したものと同様とすることができる。

【0073】本実施形態によれば、発光層2 0から放出された1次光は光反射部R E 4を透過して波長変換部F Lに入射し、2次光に波長変換される。また、波長変換部F Lにおいて波長変換されずに透過した1次光は、光反射部R E 1により反射されて再び波長変換部F Lに戻される。さらに、光反射部R E 1も透過した1次光は、光吸収部A Bにおいて吸収され、外部への漏洩が防止される。

【0074】一方、波長変換部F Lから放出された2次光のうちで光反射部R E 1の方向に射出した光成分は、光反射部R E 1および光吸収部A Bを透過して外部に取り出すことができる。また、波長変換部F Lから放出された2次光のうちで発光層2 0の方向に射出した光成分は、光反射部R E 4により反射され、波長変換部F L、光反射部R E 1および光吸収部A Bを透過して外部に取り出すことができるようになる。

【0075】すなわち、光反射部R E 4を設けない場合には、波長変換部F Lから発光層2 0の方向に放出された2次光は、各層1 2～2 6により吸収され、あるいは、層間の界面や基板1 2の裏面において乱反射されて、外部に有効に取り出すことができない。これに対し

て、本実施形態によれば、光反射部R E 4を設けることにより、波長変換部F Lから発光層2 0の方向に放出される2次光を光反射部R E 4により反射して、外部に効率良く取り出すことができるようになる。

【0076】また、本実施形態と、前述した第4実施形態または第5実施形態とを組み合わせることにより、さらに高効率の半導体発光素子を実現することもできる。すなわち、本実施形態の構成に、第4実施形態で説明した光反射部R E 2を追加することにより、発光層2 0から放出される1次光をさらに効率良く波長変換部F Lに導いて、波長変換することができるようになる。また、本実施形態の構成に、第5実施形態で説明した光反射部R E 3を追加することにより、発光素子の発光パターンを判断して、容易に点光源を構成することができるようになる。

【0077】以上、図1～図6においては、サファイア基板上に成長した窒化ガリウム系半導体発光素子を例に挙げて説明した。しかし、本発明は、これに限定されるものではない。この他にも、例えば、SiC基板やその他の基板上に成長した窒化ガリウム系半導体発光素子においても本発明を同様に適用して、同様の効果を得ることができる。また、発光層をはじめとする各層の材料は窒化ガリウム系半導体に限定されず、波長変換部F Lにおいて効率よく波長変換されるような1次光を放出する材料であれば良い。蛍光体を利用して可視光を得るような場合においては、青色から紫外線領域の波長の光を放出する発光層を用いることが望ましい。このような発光層の材料としては、窒化ガリウム系半導体の他に、例えば、ZnSe、ZnS、SiC、BNなどの材料を挙げることができる。

【0078】次に、本発明による半導体発光装置について説明する。図7は、本発明の実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置1 00 Aは、いわゆる「リード・フレーム・タイプ」の「LEDランプ」と称されるものである。すなわち、半導体発光素子9 0 0は、リード・フレーム1 1 0のカップの底部にマウントされている。そして、発光素子のp側電極およびn側電極は、それぞれ、リード・フレーム1 1 0および1 2 0に対して、ワイヤ1 3 0、1 3 0により接続されている。さらに、リード・フレームの先端部は、樹脂1 4 0によりモールドされ保護されている。

【0079】本実施形態においては、半導体発光素子9 0 0の表面に波長変換部F Lが配置されている。さらに、樹脂1 4 0は、波長選択性を有する光吸收部A Bとして作用するように構成されている。

【0080】波長変換部F Lは、半導体発光素子9 0 0から放出される1次光を吸収して、より長波長の2次光を放出する役割を有する。その構成は、図1に関して前述したものと同様とることができる。すなわち、その

具體例としては、透光性を有する媒体中に所定の蛍光体を分散させたものを挙げることができる。これらの溶媒や無機系コーティング剤を発光素子9 0 0の表面に塗布することにより波長変換部F Lを形成することができる。

【0081】光吸收部A Bは、波長変換部から放出される2次光を透過し、発光素子から放出される1次光は吸収するような波長選択性を有する。すなわち、樹脂1 4 0に所定の光吸収体を分散させることにより、光吸收部A Bを構成することができる。その構成の詳細についても、図1に同じで前述した光吸收部A Bと同様とするとができる。すなわち、1次光が紫外線の場合には、光吸収体を構成する物質として、例えば、ベンゾピタゾール、シノアクリレート、パラアミノ酸、ベンゾフェノン、ケイ皮酸などを用いることができる。

【0082】また、半導体発光素子9 0 0としては、波長変換部F Lにおける波長変換効率を高くるためには発光波長の短いものであることが望ましい。このような発光素子としては、例えば、窒化ガリウム系半導体や、ZnSe、ZnS、SiC、BNなどの材料を発光層に用いた半導体発光素子を挙げることができる。

【0083】本発明によれば、波長変換部F Lを配置することにより、半導体発光素子9 0 0からの1次光を所望の波長の可視光または赤外線に変換することができる。

【0084】さらに、光吸收部A Bを設けることにより、波長変換部F Lを透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトルを調節して、純色性を改善することも可能となる。また、外部から侵入する外乱光により、波長変換部F Lが不必要な発光を生ずるという問題も解消することができる。

【0085】なお、図7においては、リードフレームタイプのLEDランプを一例として示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、その他にも例えば、SM D (surface mounted device: 表面実装型デバイス) タイプのLEDランプについても同様に適用して同様の効果を得ることができる。

【0086】次に、本発明による第2の半導体発光装置について説明する。図8は、本発明による第2の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置1 0 0 Bも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0087】本具体例においては、半導体発光素子9 0 0の表面に波長変換部F Lが配置されている。さらに、封止樹脂は、リードフレームのカップ部に設けられたインナーモールド部1 4 0 aと、その外側を覆うように設けられたアウターモールド部1 4 0 bとからなる。そし

て、インナーモールド部140aが波長選択性を有する光吸收部A Bとして作用するように構成されている。

【0088】インナーモールド部140aの材料としては、例えばエポキシ樹脂を用いることができる。そして、これに分散させる光吸收体としては、図7に開して前述したものと同様にベンゾトリアゾールなどの各種の材料を用いることができる。

【0089】また、アウターモールド部140bは、光透過性を有する樹脂により形成されている。

【0090】本具体例の発光装置の具体的な製造方法としては、例えば、所定の溶媒やコーティング剤に波長選択性を有する光吸收体を分散させ、発光素子や蛍光体の周囲を封止してインナーモールド部140aを形成し、かかる後に、光透過性モールド樹脂によりその周囲を封止して、アウターモールド部140bを形成することができる。

【0091】また、蛍光体と波長選択性光吸收体とを混合した所定の溶媒やコーティング剤を発光素子の周囲に滴下または塗布し、両者の沈降速度の差異を利用して蛍光体を発光素子の表面に積層させ、さらにその上に光吸收体を積層させることによっても良い。一般的に、蛍光体は、比重が比較的大きいために先に沈み、光吸收体は分子量の大きい有機物質であり、またその粒径のために後まで溶媒の中にとどまる。光吸收体の融点を混入させるコーティング剤などの熱硬化温度近傍に設定することにより、熱硬化過程でコーティング剤の中に均一に分散させることができる。

【0092】このような光吸收部A Bを設けることにより、波長変換部FLを透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトルを調節して、純色性を改善することも可能となる。また、外部から入射する紫外線も吸収することができるため、こののような外乱光により波長変換部FLが駆起されて不要な発光が生ずるという問題も解消することができる。

【0093】次に、本発明による第3の半導体発光装置について説明する。図9は、本発明による第3の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Cも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例についても、図7に開して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0094】本具体例においては、樹脂140は、波長選択性を有する光反射部RE1として作用するように構成されている。すなわち、樹脂140は、波長選択性を有する光反射体を含有したエポキシ樹脂などからなる。樹脂140に含有される波長選択性光反射体は、波長変換部FLを透過して発光素子から放出される紫外線などの1次光を反射・散乱し、蛍光体からの2次光は透過する性質を有する。このような材料としては、前述したよ

うに酸化チタン、酸化亜鉛などを用いることができる。

【0095】このような光反射部RE1を配置することにより、波長変換部FLを通して漏洩した1次光を高い効率で反射して、波長変換部FLに再び戻すことができる。このようにして戻された1次光は、波長変換部FLにおいて波長変換され、2次光として、光反射部RE1を透過する。つまり、波長変換部FLの光出射側に光反射部RE1を配置することにより、1次光の漏洩を防止するとともに、波長変換部FLを透過した1次光を戻して高い効率で波長変換することができるようになる。また、外部から侵入する紫外線も反射することができる。すなわち、外乱光により波長変換部FLが駆起されて不要な発光が生ずるという問題を解消することができる。

【0096】次に、本発明による第4の半導体発光装置について説明する。図10は、本発明による第4の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Dも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7に開して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0097】本具体例においては、半導体発光素子900の表面に波長変換部FLが配置されている。さらに、封止樹脂は、リードフレームのカップ部に設けられたインナーモールド部140aと、その外側を覆うように駆けられたアウターモールド部140bとからなる。そして、インナーモールド部140aが波長選択性を有する光反射部RE1として作用するように構成されている。

【0098】インナーモールド部140aの材料としては、例えばエポキシ樹脂を用いることができる。そして、これに分散させる光反射体としては、図9に開して前述したものと同様に酸化チタンなどの各種の材料を用いることができる。

【0099】また、アウターモールド部140bは、光透過性を有する樹脂により形成されている。

【0100】本具体例の発光装置の具体的な製造方法としては、図8に開して前述したものと同様とすることができる。すなわち、所定の溶媒やコーティング剤に波長選択性を有する光反射体を分散させ、発光素子や蛍光体の周囲を封止してインナーモールド部140aを形成し、かかる後に、光透過性モールド樹脂によりその周囲を封止して、アウターモールド部140bを形成することができる。

【0101】また、蛍光体と波長選択性光反射体とを混合した所定の溶媒やコーティング剤を発光素子の周囲に滴下または塗布し、両者の沈降速度の差異を利用して蛍光体を発光素子の表面に積層させ、さらにその上に光反射体を積層させるようとしても良い。

【0102】このような光反射部RE1を設けることにより、図9に開して前述したような種々の効果を同様に

得ることができる。

【0103】次に、本発明による第5の半導体発光装置について説明する。図1は、本発明による第5の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Eも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0104】本具体例においては、半導体発光素子900の表面に波長変換部FLが配置されている。その材料や形成方法は、図7に関して前述したものと同様とすることができる。さらに、その上に波長選択性の光吸収部ABが設けられ、樹脂140により封止されている。

【0105】本具体例における光吸収部ABも、発光素子から放出される紫外線などの1次光を吸収し、蛍光体から放出される可視光などの2次光を透過する性質を有する。このような機能材として、本具体例においては、ダイクロイックフィルタやUV（紫外線）カットフィルタを用いる。ここで、発光素子900と光吸収部ABとの間の空間は、樹脂などにより埋められていても良く、または所定の窒素ガスにより充填されていても良い。

【0106】このような光吸収部ABを設けることによっても、図7に関して前述したような種々の効果を同様に得ることができる。

【0107】次に、本発明による第6の半導体発光装置について説明する。図12は、本発明による第6の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Fも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0108】本具体例においては、半導体発光素子900の表面に波長変換部FLが配置されている。その材料や形成方法は、図7に関して前述したものと同様とすることができる。さらに、その上に波長選択性の光反射部RE1が設けられ、樹脂140により封止されている。

【0109】本具体例における光反射部RE1も、発光素子から放出される紫外線などの1次光を反射し、蛍光体から放出される可視光などの2次光を透過する性質を有する。このような機能材として、本具体例においては、ダイクロイックミラーを用いる。ここで、発光素子900と光反射部RE1との間の空間は、樹脂などにより埋められていても良く、または所定の窒素ガスにより充填されていても良い。

【0110】また、光反射部RE1としては、前述したプラグ反射鏡を用いても良い。

【0111】このような光反射部RE1を設けることによっても、図9に関して前述したような種々の効果を得ることができる。

【0112】次に、本発明による第7の半導体発光装置

について説明する。図13は、本発明による第7の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Gも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7あるいは図8に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0113】本具体例においては、半導体発光素子900aは、例えば、青色あるいは紫色の波長帯で発光する半導体発光素子である。一般に、このような波長帯の半導体発光素子においては、特に不純物を介して遷移するタイプの発光回を有するものが多く、発光スペクトルが紫外線の波長帯にまで伸びている場合が多い。つまり、青色や紫色の光の他に、有る程度の量の紫外線成分が放出される場合が多い。このような発光素子としては、例えば、GaN系のLEDの他に、ZnSe系やSiC系あるいはBN系の発光素子を挙げることができる。

【0114】本具体例においては、インナーモールド部140aが光吸収部ABとして構成されている。つまり、光吸収部ABは、発光素子から放出される紫外線成分を吸収し、青色や紫色の波長成分は透過する性質を有する。このようにすれば、有害な紫外線の漏洩を防ぎつつ、必要とされる青色や紫色の光を外部に取り出すことができる。なお、光吸収部ABの詳細については、図7に関して前述したとおりである。また、図示した例の他にも、例えば、アウターモールド部140bにも光吸収剤を添加して光吸収部ABとして作用するようにしても良い。

【0115】次に、本発明による第8の半導体発光装置について説明する。図14は、本発明による第8の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置100Hも、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7あるいは図13に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0116】本具体例においても、半導体発光素子900aは、青色あるいは紫色の波長帯で発光する半導体発光素子であり、その詳細は、図13に関して前述したとおりである。さらに、本具体例においては、半導体発光素子900aの上に波長選択性の光吸収部ABが設けられ、樹脂140により封止されている。

【0117】本具体例における光吸収部ABも、発光素子から放出される紫外線などの1次光を吸収し、蛍光体から放出される可視光などの2次光を透過する性質を有する。このような機能材として、本具体例においては、ダイクロイックフィルタやUV（紫外線）カットフィルタを用いる。ここで、発光素子900aと光吸収部ABとの間の空間は、樹脂などにより埋められていても良く、または所定の窒素ガスにより充填されていても良い。

【0118】このような光吸収部ABを設けることによ

っても、図13に関して前述したような種々の効果を同様に得ることができる。

【0119】次に、本発明による第9の半導体発光装置について説明する。図15は、本発明による第9の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置1001も、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7あるいは図8に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0120】本具体例においても、半導体発光素子900aは、例えば、青色あるいは紫色の波長帯で発光する半導体発光素子であり、その詳細は、図13に関して前述したとおりである。さらに、本具体例においては、インナーモールド部140aが波長選択性を有する光反射部RE1として構成されている。つまり、光反射部RE1は、発光素子から放出される紫外線成分を反射し、青色や紫色の波長成分は透過する性質を有する。このようにはすれば、有害な紫外線の漏洩を防ぎつつ、必要とされる青色や紫色の光を外部に取り出すことができる。なお、光反射部RE1の詳細については、図9に関して前述したとおりである。また、図示した例の他にも、例えば、アウターモールド部140bにも光反射剤を添加して光反射部RE1として作用するようにしても良い。

【0121】次に、本発明による第10の半導体発光装置について説明する。図16は、本発明による第10の半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置1001も、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7あるいは図13に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0122】本具体例においても、半導体発光素子900aは、例えば、青色あるいは紫色の波長帯で発光する半導体発光素子であり、その詳細は、図13に関して前述したとおりである。さらに、本具体例においては、半導体発光素子900aの上に波長選択性の光反射部RE1が設けられ、樹脂140に封止されている。

【0123】本具体例における光反射部RE1も、発光素子から放出される紫外線などの1次光を反射し、蛍光体から放出される可視光などの2次光を透過する性質を有する。このような機能材として、本具体例においては、ダイクロイックミラーやUV(紫外線)カットミラーを用いる。ここで、発光素子900aと光反射部RE1との間の空間は、樹脂などにより埋められていて良く、または所定の隙間ガスにより充填されていても良い。

【0124】このような光反射部RE1を設けることによっても、図15に関して前述したような種々の効果を同様に得ることができる。

【0125】また、図7～図16には、リードフレームタイプのLEDランプを例示したが、本発明は、これら

の具体例に限定されるものではない。これらの他にも、後に詳述するように、表面実装型(SMD)のLEDランプやその他各種の半導体発光装置について、本発明は、同様に適用して同様の効果を得ることができる。

【0126】次に、本発明による第11の半導体発光装置について説明する。図17は、本発明の第11実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。同図に表した半導体発光装置1001も、リードフレームタイプのLEDランプである。本具体例については、図7にに関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0127】本実施形態においては、半導体発光素子900の光取り出し方向に波長変換部FLと光反射部RE1とが配置されている。さらに、樹脂140は、波長選択性を有する光吸収部ABとして作用するように構成されている。

【0128】波長変換部FLは、半導体発光素子900から放出される1次光を吸収して、より長波長の2次光を放出する役割を有する。その構成は、図1に関して前述したものと同様とすることができる。その具体例としては、透光性を有する媒体中に所定の蛍光体を分散させたものを用いることができる。

【0129】光反射部RE1は、半導体発光素子900から放さられる1次光を反射し、波長変換部FLにより変換される2次光は透過する波長選択性を有する。その構成も前述した各実施形態における光反射部RE1のいずれかと同様とすることができる。

【0130】光吸収部ABは、2次光を透過し、1次光を吸収するような波長選択性を有する。すなわち、樹脂140に所定の光吸収体を分散させることにより、光吸収部ABを構成することができる。その構成の詳細についても、図1に前述した各実施形態における光吸収部ABのいずれかと同様とすることができる。

【0131】本発明によれば、波長変換部FLを配置することにより、半導体発光素子900からの1次光を所望の可視光または紫外線に変換することができる。さらに、光反射部RE1を配置することにより、波長変換部FLを通して漏洩した1次光を高い効率で反射して、波長変換部FLに再び戻すことができる。このようにして戻された1次光は、波長変換部FLにおいて波長変換され、2次光として、光反射部RE1を透過する。つまり、波長変換部FLの光出射側に光反射部RE1を配置することにより、1次光の漏洩を防止するとともに、波長変換部FLを透過した1次光を戻して高い効率で波長変換することができるようになる。

【0132】さらに、光吸収部ABを設けることにより、光反射部RE1を透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトルを調節して、純色性を改善することも可能となる。

【0133】以下、本実施形態に係る各種の半導体発光装置について図面に具体例を表しつつ説明する。図18は、本実施形態に係る第2の半導体発光装置を表す断面模式図である。同図に表した半導体発光装置150Aは、いわゆる「表面実装（SMD）ランプ」と称されるものである。すなわち、SMDランプ150Aにおいては、実装部材160の実装表面に半導体発光素子900がマウントされている。そして、発光素子は、樹脂190によりモールドされ保護されている。

【0134】図18に示したような基板タイプのSMDランプ150Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に開して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができます。なお、ここで光吸収部ABは、図示したように樹脂190として構成することができるが、この他にも樹脂190の表面に別体の薄膜あるいはフィルム状にして複層させても良い。

【0135】図19は、本実施形態に係る第3の半導体発光装置を表す断面模式図である。同図に表した半導体発光装置200Aは、いわゆる「面発光型」と称される半導体発光装置である。すなわち、面発光型装置200Aにおいては、リード・フレーム210、210に、半導体発光素子900がそれぞれマウントされている。そして、それぞれの半導体発光素子は、反射板220のカップ部の内部において、樹脂240によりモールドされている。

【0136】それぞれの半導体発光素子から出射した光は、反射板220により反射されて、面状の光となり、外部に取り出すことができる。

【0137】図19に示したような面発光型の半導体発光装置200Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に開して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができます。

【0138】図20は、本実施形態に係る第4の半導体発光装置を表す断面模式図である。同図に表した半導体発光装置250Aは、いわゆる「ドーム型」と称される半導体発光装置である。すなわち、ドーム型装置250Aにおいては、リード・フレーム260に、半導体発光素子900が複数個、例えば5~10個程度マウントされている。それぞれの半導体発光素子は、図示しないワイヤよりリード・フレーム260の所定の端子に接続されている。そして、それぞれの半導体発光素子は、封止樹脂290によりモールドされている。

【0139】このようなドーム型半導体発光装置250Aは、多數の半導体発光素子を搭載しているので、輝度が高く、また均一な光を取り出すことができるという利点を有する。

【0140】図20に示したようなドーム型の半導体発光装置250Aにおいても、波長変換部FL、光反射部

RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に開して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができます。

【0141】図21は、本実施形態に係る第5の半導体発光装置を表す模式図である。同図に表した半導体発光装置300Aは、いわゆる「7セグメント型」と称される半導体発光装置であり、この中でも特に「基板タイプ」と称されるものの要部断面を表したものである。7セグメント型発光装置とは数字を表示する発光装置である。すなわち、基板310の上に半導体発光素子900がマウントされた型式のものである。半導体発光素子900から放出された光は、反射板320により反射される。

【0142】図21に示したような7セグメント型半導体発光装置300Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に開して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができます。

【0143】図22は、本実施形態に係る第6の半導体発光装置を表す模式図である。同図に表した半導体発光装置350Aは、いわゆる「7セグメント型」と称される半導体発光装置であり、この中でも特に「リード・フレーム・タイプ」と称されるものの要部断面を表したものである。すなわち、半導体発光素子900は、リード・フレーム360にマウントされ、ワイヤにより所定の配線が施されている。また、半導体発光素子は、樹脂390によって封止されている。半導体発光素子から放出された光は、反射板370により反射され、外部に取り出することができます。

【0144】図22に示したような7セグメント型半導体発光装置350Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に開して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができます。

【0145】図23は、本実施形態に係る第7の半導体発光装置を表す模式図である。すなわち、同図に要部断面図として表した半導体発光装置400Aは、いわゆる「LEADER型」、「メータ指針型」、「レベル・メータ型」、「マトリクス型」などと称される半導体発光装置である。このような半導体発光装置400Aにおいては、所定の基板あるいはリード・フレーム410の上に、半導体発光素子900が複数個、所定の間隔を置いてマウントされている。それぞれの半導体発光素子は、図示しないワイヤにより、所定の端子に接続されている。そして、それぞれの半導体発光素子は、封止樹脂440によりモールドされている。

【0146】このような半導体発光装置400Aは、小型で軽量であり、多數の半導体発光素子を搭載しているので、輝度が高く、また均一な光を取り出すことができるという利点を有する。

【0147】図23に示したような半導体発光装置400Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17に関して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができる。なお、ここで波長変換部FLは、封止樹脂440内に混入されているものとして図示したが、これ以外にも、例えば、半導体発光素子900の表面あるいは周囲に蛍光体層を堆積させたような構成であっても良い。

【0148】また、異なる波長の2次光を放出する波長変換部FLを並べることにより、指針上に発光色の分布を設けることも容易となる。このような場合においても、本発明によれば、用いる蛍光体の種類を変えるだけで済み、半導体素子の材料や構造は同一にすることができるので、駆動電流や、供給電圧は、共通にすることができるという利点も生ずる。

【0149】図24は、本実施形態に係る第8の半導体発光装置を表す模式図である。同図に断面図として表した半導体発光装置450Aは、いわゆる「キャン型レーザ」と称される半導体発光装置である。このようなキャン型レーザ450Aにおいては、システム470の先端部に、半導体発光素子900が配置されている。ここで、半導体発光素子900は、レーザ素子である。半導体発光素子の背面側には、モニタ用の受光素子475が配置され、半導体発光素子900の光出力をモニタできるようになっている。また、システム470の頭部は、キャン490により封止され、レーザ光は取り出し窓492を介して、外部に取り出すことができるようになっている。

【0150】図24に示したようなキャン型レーザ半導体発光装置450Aにおいても、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを設けることにより図17にに関して前述した半導体発光装置と同様の効果を得ることができる。

【0151】以上、本発明の第11の実施形態として、波長変換部FL、光反射部RE1、光吸収部ABを備えた半導体発光装置とについて、それぞれ図17～図24に具体例を示しつつ説明した。次に、本発明の第12の実施の形態について説明する。本実施形態においては、前述した第4の実施形態のように、第2の光反射部RE2を備えた半導体発光装置を提供する。

【0152】図25は、本発明の第12実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。すなわち、同図に示した半導体発光装置1000Lは、「リード・フレーム・タイプ」の「LEDランプ」である。同図に示した半導体発光装置1000Lも、半導体発光素子の光の取り出し経路に、波長変換部FL、光反射部RE1、および光吸収部ABが設けられている。ここでも、図17にに関して前述した発光装置と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0153】本実施形態においては、半導体発光素子9

00の下側に、さらに、第2の光反射部RE2が設けられている。この光反射部RE2は、半導体発光素子900から放出された1次光を反射して、波長変換部FLに入射させる役割を有する。すなわち、このような光反射部RE2を設けることにより、半導体発光素子900からリード・フレーム110側に放出される1次光を有効に利用することができるようになる。すなわち、このような反射部RE2を設けない場合には、半導体発光素子900からリード・フレーム110側に放出される1次光は、素子のマウント面において乱反射されることが多く、波長変換部FLに導いて効率良く波長変換することができなかった。しかし、本発明によれば、光反射部RE2を設けることにより、1次光を反射させて波長変換部FLに入射させることができる。その結果として、1次光を高い効率で波長変換して外部に取り出すことができるようになる。

【0154】光反射部RE2の具体的な構成としては、例えば、前述したようなプラグ反射鏡とすることができる。すなわち、1次光に対して高い反射率を有するよう構成したプラグ反射鏡とすることにより、半導体発光素子900からリード・フレーム110側に放出された1次光を高い反射率で波長変換部FLに戻すことができるようになる。その具体的な構成としては、例えば、窒化アルミニウム(AIN)と窒化インジウム(INN)、窒化インジウムとアルミニウム・ガリウム砒素、窒化インジウムとアルミニウム・ガリウム砒素などの薄膜を交互に積層したものを挙げることができる。

【0155】また、光反射部RE2は、こののような波長選択性を有しない全反射鏡であっても良い。すなわち、1次光だけでなく、2次光に対しても高い反射率を有するような反射鏡とすれば、波長変換部FLからリード・フレーム110の方向に放出される2次光を効率良く反射して外部に取り出すことができるようになる。このような全反射鏡は、プラグ反射鏡ではなく、金属膜などの反射率の高い材料を単層として用いることができる。

【0156】なお、本実施形態は、図25に示したLEDランプに限定されない。すなわち、図18～図24に関して前述した各種の半導体発光装置や、その他の半導体発光素子を用いた半導体発光装置についても、本実施形態は同様に適用することができ、同様の効果を得ることができる。

【0157】次に、本発明の第13の実施の形態について説明する。本実施形態においては、前述した第5の実施形態のように、第3の光反射部RE3を半導体発光素子の周囲に備えた半導体発光装置を提供する。

【0158】図26は、本発明の第13実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。すなわち、同図に示した半導体発光装置1000Mは、「リード・フレーム・タイプ」の「LEDランプ」である。同図に示した半導体発光装置1000Mにおいても、半導体発光素

子900の光の取り出し経路に、波長変換部FL、光反射部RE1、および光吸収部ABが設けられている。ここで、図17にに関して前述した発光装置と同一の部分については、同一の符合を付して説明を省略する。

【0169】本実施形態においては、半導体発光素子900の周間に、さらに、第3の光反射部RE3が設けられている。この光反射部RE3は、波長選択性を有するものであっても、波長選択性を有しない全反射鏡であっても良い。

【0160】光反射部RE3が、波長選択性を有する場合には、半導体発光素子900から放出された1次光を反射して、外部への漏洩を防止することができる。さらに、このようにして反射を繰り返された1次光は、最終的に波長変換部FLに入射して2次光に変換されるので、波長変換効率を改善することができる。このような波長選択性は、前述したようなプラグ反射鏡により実現することができる。

【0161】一方、光反射部RE3が、波長選択性を有しない場合には、1次光のみならず、2次光などの波長を有する光成分の外部への漏洩を防止することができる。このような全反射鏡は、例えば、金属膜により形成することができる。そして、このような全反射鏡を形成することにより、発光装置100Mの光放出現部を、光反射部RE3が形成されていない開口部のみに限定することができる。すなわち、発光装置100Mの周囲をこのような光反射部RE3で取り巻いて、所定の開口部のみから2次光が放出されるようすれば、光の放電バーナーをその開口の形状にあわせて容易に制御することができるようになる。例えば、光反射部RE3の開口を極めて小さく形成することにより、点光源状の半導体発光装置を容易に形成することができる。このような点光源は、レンズなどの光学系により効果的に集光することができ、実用上有利である場合が多い。

【0162】なお、本実施形態も、図26に示したLEDランプに限定されない。すなわち、図18~図24に関して前述した、各種の半導体発光装置や、その他の半導体発光素子を用いた半導体発光装置についても、本実施形態は同様に適用することができ、同様の効果を得ることができる。

【0163】次に、本発明の第14の実施の形態について説明する。本実施形態においては、前述した第6の実施形態のように、第4の光反射部RE4を半導体発光素子900と波長変換部FLとの間に設ける。

【0164】図27は、本発明の第14実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。すなわち、同図に示した半導体発光装置100Nは、「リード・フレーム・タイプ」の「LEDランプ」である。同図に示した半導体発光装置100Nにおいては、半導体発光素子900の光の取り出し経路に、光反射部RE4、波長変換部FL、光反射部RE1、および光吸収部ABがこ

の順序で設けられている。ここでも、図17に関して前述した発光素子と同一の部分については、同一の符合を付して説明を省略する。

【0165】本実施形態における光反射部RE4は、半導体発光素子900から放出される1次光を透過し、波長変換部FLにおいて変換され放出される2次光は反射するような波長選択性を有する。すなわち、1次光に波長の光に対する反射率は低く、2次光の波長の光に対する反射率が高くなるように構成されている。このような波長選択性は、例えば、前述したプラグ反射鏡を利用することにより実現することができる。

【0166】また、波長変換部FLは、1次光を吸収してそれよりも波長が長い2次光を放出する役割を有する。その詳細については、第1実施形態に関して前述したものと同様である。

【0167】また、光反射部RE1は、波長変換部から放出される2次光に対する反射率が低く、1次光に対する反射率が高くなるように構成されている。このような波長選択性も、前述したプラグ反射鏡を利用することにより実現することができる。

【0168】光吸収部ABは、1次光に対して高い光吸収率を有し、2次光に対しては低い吸収率を有するよう構成される。この詳細な構成についても、前述した各実施形態と同様とすることができる。

【0169】本実施形態によれば、半導体発光素子900から放出された1次光は光反射部RE4を透過して波長変換部FLに入射し、2次光に波長変換される。また、波長変換部FLにおいて波長変換されずに透過した1次光は、光反射部RE1により反射されて再び波長変換部FLに戻される。さらに、光反射部RE1も透過した1次光は、光吸収部ABにおいて吸収され、外部への漏洩が防止される。

【0170】一方、波長変換部FLから放出された2次光のうちで光反射部RE1の方向に出射した光成分は、光反射部RE1および光吸収部ABを透過して外部に取り出すことができる。また、波長変換部FLから放出された2次光のうちで半導体発光素子900の方向に出射した光成分は、光反射部RE4により反射され、波長変換部FL、光反射部RE1および光吸収部ABを透過して外部に取り出すことができるようになる。

【0171】すなわち、光反射部RE4を設けない場合には、波長変換部FLから半導体発光素子900の方向に放出された2次光は、半導体発光素子900より吸収され、あるいは、半導体発光素子900のマウント面において乱反射されて、外部に有効に取り出すことができない。これに対して、本実施形態によれば、光反射部RE4を設けることにより、波長変換部FLから半導体発光素子900の方向に放出される2次光が光反射部RE4により反射して、外部に効率良く取り出しができるようになる。

【0172】また、本実施形態と、前述した第12実施形態または第13実施形態とを組み合わせることにより、さらに高効率の半導体発光装置を実現することもできる。すなわち、本実施形態の構成に、第12実施形態で説明した光反射部RE2を追加することにより、半導体発光素子9000から放出される1次光をさらに効率良く波長変換部FL1に導いて、波長変換することができるようになる。また、本実施形態の構成に、第13実施形態で説明した光反射部RE3を追加することにより、発光装置の発光パターンを制御して、容易に点光源を構成することができるようになる。

【0173】次に、本発明の第15の実施の形態について説明する。本実施形態においては、画像表示装置において、半導体発光素子と、前述したような波長変換部、光反射部、光吸収部を組み合わせた構成を実現する。

【0174】図28は、本発明による画像表示装置の具体例の構成を表す概略断面図である。すなわち、同図に示した画像表示装置5000Aは、光源部520と、調光部530と、変換部550とを備える。

【0175】光源部520は、所定の発光スペクトラルを有する半導体発光素子9000を光源として備え、さらに導光板522により半導体発光素子9000からの光を均一に拡散させて調光部に照射する。

【0176】調光部530は、例えば、液晶により光の透過率を調節する構成を有する。すなわち、調光部530においては、偏光板531及び539の間に液晶層536が挿持されている。液晶層536は、画素電極534と対向電極538との間に所定の電圧を印加することによって、その分子の配向状態が制御され、上下の偏光板531及び539と共に作用して光の透過率を制御できるようになっている。透光性基板532の上に形成された各画素電極534には、それぞれスイッチング素子535を介して所定の電圧が供給される。スイッチング素子535としては、例えば、金属・絶縁層・金属(MIM)接合型素子や、水素化アモルファス・シリコン或いは多結晶化シリコンにより形成した薄膜トランジスタ(TFT)などを用いることができる。

【0177】変換部550は、透明性基板542の下面に波長変換部FL1～3、光反射部RE1～3、光吸収部AB1～3が配置された構成を有する。波長変換部FL1は、遮光性的材料により形成されたブラック・マトリクスによって、画素毎に仕切られるようにしても良い。また、波長変換部FL1は、透明性基板542の上面に配置するようにしても良い。

【0178】このような画像表示装置5000Aにおいては、光源部520から射出された光は、調光部530において、液晶層536に印加される電圧に応じて、画素毎に光量が調節され、それぞれ波長変換部FL1～3に入射する。波長変換部FL1～3においては、それぞれの蛍光体の種類に応じて、入射した1次光が所定の波長を

有する2次光に変換される。例えば、FL1においては赤色、FL2においては緑色、FL3においては青色にそれぞれ変換されるようになることができる。

【0179】それぞれの波長変換部FL1～3から放出された2次光は、光反射部RE1～3に入射する。それぞれの光反射部は、1次光が反射され、2次光のみが透過するような波長選択性を有する。

【0180】さらに、光反射部RE1～3を透過した2次光は、それぞれ光吸収部AB1～3に入射する。光吸収部AB1～3は、それぞれ所定の2次光を透過し、1次光は吸収するような波長選択性を有する。例えば、AB1は赤色の光を透過し、AB2は緑色の光を透過し、AB3は青色の光を透過するような、いわゆる「カラー・フィルタ」として構成することができる。

【0181】本発明によれば、光源に半導体発光素子を用いるので、従来の陰極蛍光管などと比較して光電変換効率が高く、消費電力を低減することができる。しかも、このような高効率である半導体発光素子からの光により蛍光体を励起させるという新規な構成を採用した結果、画像表示装置全体として消費電力の低減を図ることができる。

【0182】特に、本発明においては、波長変換部と共に、波長選択性を有する光反射部REや光吸収部ABを設けることによって、変換効率をさらに向上することができる。また、画像表示装置5000Aの波長変換部FL1～3の光入射側に、図4または図15に関して前述したような第4の光反射部RE4を設けることにより、波長変換部FL1～3から放出された2次光を反射して、より高い効率で外部に取り出すができるようになる。

【0183】一例として、従来の陰極蛍光管を光源とした10.4インチ型TFT液晶表示装置の場合の消費電力は、約9ワットであった。しかし、本発明による、紫外線LEDと蛍光体とを採用した画像表示装置の場合の消費電力は約4ワットであり、従来の液晶表示装置の半分以下に低減される。その結果として、ノート型コンピュータや各種情報携帯端末機器などの携帯型電子機器の電池寿命を延ばすことができる。

【0184】また、本発明によれば、波長変換部FLを画像表示面の表面近傍に隣接して配置することができるので、視野角を大幅に改善することができる。

【0185】また、従来の陰極蛍光管などと比較して回路を簡略化し、駆動電圧を低減することができる。すなわち、陰極蛍光管では、安定化回路やインバータを介して高電圧を印加することが必要とされていた。しかし、本発明によれば、光源である半導体発光素子は、わずか2～3.5ボルト程度の直流電圧で十分な発光強度を得ることができるので、安定化回路やインバータ回路が不要となり、光源の駆動回路が大幅に簡略化されると共に、駆動電圧を低減することができる。

【0186】また、本発明によれば、光源の寿命を従来よりも大幅に延ばすことができる。すなわち、従来の陰極蛍光管では、電極部でのスパッタリング現象などに起因して、所定の寿命期間の経過後は、輝度が急速に低下し、発光が停止する。しかし、本発明によれば、光源の半導体発光素子は、数万時間という極めて長時間の使用に対しても輝度の低下は殆ど見られず、その寿命は、半永久的といふこともできる。従って、本発明による画像表示装置は、従来の装置と比べて、寿命が大幅に伸びる。

【0187】さらに、本発明によれば、画像表示装置の動作立ち上がり時間が極めて短い。すなわち、電源を投入してから光源の照明輝度が定常状態に至るまでの時間は、従来の陰極蛍光管と比較して、きわめて短く、瞬時動作が可能である。

【0188】また、本発明によれば、信頼性も向上する。すなわち、従来の陰極蛍光管は、ガラス管に所定のガスを封入した構造を有する。従って、過度の衝撃や振動に対して破損することがあった。しかし、本発明によれば、光源として固体素子である半導体発光素子を用いるので、衝撃や振動に対する耐久性も顕著に向上升す。この結果として、特に、本発明による画像表示装置を搭載した携帯用の各種電子機器の信頼性を格段に向上させることができる。

【0189】さらに、本発明によれば、有害な水銀を使用するがない。すなわち、従来の陰極蛍光管では、ガラス管の内部に所定量の水銀が封入されていることが多かった。しかし、本発明によれば、このような有害な水銀を用いる必要がない。

【0190】次に、本発明による画像表示装置の変型例について説明する。図2-9は、本発明による画像表示装置の変形性の構成を表す概略断面図である。すなわち、同図に示した画像表示装置500Bも、光頭部520と、調光部530と、変換部550とを備える。しかし、画像表示装置500Bは、前述した画像表示装置500Aと比べると、光頭部520と、調光部530との間に変換部550が配置されている点で異なる。ここで、前述した画像表示装置500Aと同様の部分には、同一の符号を付して説明を省略する。

【0191】画像表示装置500Bにおいては、半導体発光素子900から放出された1次光は、導光板522を介して、まず波長変換部FL1～3に入射する。入射した1次光は、それぞれの波長変換部において、所定の波長を有する2次光に変換され、光反射部RE1～3に入射する。そして、1次光成分は反射され、2次光成分は、透過して、それぞれ光吸収部AB1～3に入射する。光吸収部AB1～3においても前述の場合と同様に、1次光成分が吸収され、2次光は透過する。

【0192】図2-9に示した画像表示装置500Bにおいても、前述した画像表示装置500Aと同様の効果を

得ることができる。さらに、画像表示装置500Bにおいては、半導体発光素子900から放出された紫外線などの1次光が、波長変換されて、より長波長の2次光とされてから調光部に入射する。従って、調光部のスイッチング素子535や液晶層536などが、1次光である紫外線に曝されて劣化するという問題も解消することができる。

### 【0193】

【発明の効果】本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に説明する効果を奏する。本発明によれば、半導体発光素子の発光部からの発光を直接取り出すことがなく、蛍光物質により波長変換することをしているので、半導体発光素子の製造バラメータのばらつき、駆動電流、温度などに依存して、発光波長が変動するという問題を解消することができる。すなわち、本発明によれば、発光波長が極めて安定で、発光輝度と発光波長とを独立して制御することができるようになる。

【0194】また、本発明によれば、用いる蛍光物質を適宜組み合わせることによって、容易に複数の発光波長を得ることができる。例えば、赤(R)、緑(G)、青(B)の蛍光物質を適宜混合して、発光素子に含有させれば、白色光の発光を容易に得ることができる。

【0195】さらに、本発明によれば、発光波長に応じて、内蔵する半導体発光素子の材料や構造を適宜選択し、変更する必要がなくなる。例えば、従来は、赤色において発光させるためには、AlGaAs系材料を用い、黄色においてはGaN系材料、緑色においてはInGaN系材料、青色においてはInGaN系材料の如く、最適な材料をその波長に併せて選択しなければならないという問題があった。これに対して、本発明によれば、発光波長に応じて蛍光物質の種類を適宜選択すれば良く、半導体発光素子を変更する必要がなくなる。

【0196】また、本発明によれば、異なる発光色を有する半導体発光素子を並べる必要がある場合においても、発光色の変更は、用いる蛍光体の種類を変えるだけでも済み、半導体発光素子の材料や構造は同一とすることができる。従って、発光装置の構成を極めて簡略化することができとなり、製造コストを覗著に低減することができるとともに、信頼性も高く、また、駆動電流や、供給電圧、あるいは素子のサイズなどを共通にすることにより、応用範囲を拡大することができるという利点も生ずる。

【0197】さらに、本発明によれば、光反射部RE1を配置することにより、波長変換部FLを透過して漏洩した1次光を高い効率で反射して、波長変換部FLに再び戻すことができる。このようにして戻された1次光は、波長変換部FLにおいて波長変換され、2次光として、光反射部RE1を透過する。つまり、波長変換部FLの光出射側に光反射部RE1を配置することにより、1次光の漏洩を防止するとともに、波長変換部FLを透

通過した1次光を戻して高い効率で波長変換することができるようになる。また、外乱光により波長変換部FLが励起され不要な発光を生ずるという問題を解消することができる。

【0198】また、本発明によれば、光吸収部ABを設けることにより、光反射部RE1を透過した1次光を吸収して外部への漏洩を防止することができるとともに、外部に取り出す光のスペクトルを調節して、純色性を改善することも可能となる。また、外部から入射する紫外線も吸収することができるので、このような外乱光により波長変換部FLが励起され不要な発光が生ずるという問題も解消することができる。

【0199】また、本発明によれば、反射部RE2を設けることにより、1次光を反射させて波長変換部FLに入射させることができる。その結果として、1次光を高い効率で波長変換して外部に取り出すことができるようになる。

【0200】さらに、本発明によれば、光反射部RE3を設けることにより、波長変換効率をさらに向上させることができるとともに、1次光のみならず、2次光などの波長を有する光成分の外部への漏洩も防止することができる。また、光放出部を、光反射部RE3が形成されていない間口部のみに配置することができる。例えば、光反射部RE3の開口を極めて小さく形成することにより、点光源状の発光素子を容易に形成することができる。このような点光源は、レンズなどの光学系により効果的に集光することができ、実用上有利である場合が多い。

【0201】また、本発明によれば、光反射部RE4を設けることにより、波長変換部FLにおいて波長変換された2次光を反射して外部に効率良く取り出すことができるようになる。

【0202】一方、本発明によれば、消費電力が低く寿命が長く、信頼性が良好で、立ち上がり時間が短く、機械的信頼性も良好な画像表示装置を実現することもできる。

【0203】このように、本発明によれば、比較的簡略な構成により、発光波長が極めて安定で、効率が高く、しかも、可視光から赤外線領域までの種々の波長において高い輝度で発光させることができる半導体発光素子、半導体発光装置および画像表示装置を提供することができ、産業上のメリットは多大である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による第1の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。

【図2】本発明による第2の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。

【図3】本発明による第3の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。

【図4】本発明による第4の実施形態に係る半導体発光

素子の概略構成を例示する断面図である。

【図5】本発明による第5の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。

【図6】本発明による第6の実施形態に係る半導体発光素子の概略構成を例示する断面図である。

【図7】本発明の実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図8】本発明による第2の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図9】本発明による第3の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図10】本発明による第4の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図11】本発明による第5の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図12】本発明による第6の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図13】本発明による第7の半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図14】本発明による第8の半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図15】本発明による第9の半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図16】本発明による第10の半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図17】本発明による第11の半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図18】本発明の第11実施形態に係る第2の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図19】本発明の第11実施形態に係る第3の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図20】本発明の第11実施形態に係る第4の半導体発光装置を表す断面模式図である。

【図21】本発明の第11実施形態に係る第5の半導体発光装置を表す模式図である。

【図22】本発明の第11実施形態に係る第6の半導体発光装置を表す模式図である。

【図23】本発明の第11実施形態に係る第7の半導体発光装置を表す模式図である。

【図24】本発明の第11実施形態に係る第8の半導体発光装置を表す模式図である。

【図25】本発明の第12実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図26】本発明の第13実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図27】本発明の第14実施形態に係る半導体発光装置を表す概略断面図である。

【図28】本発明による画像表示装置の具体例の構成を表す概略断面図である。

【図29】本発明による画像表示装置の変形性の構成を

表す断面図である。

【図30】波長変換部を備えた従来の半導体発光装置を例示する断面模式図である。

【符号の説明】

10、900、900' 半導体発光素子

12 サファイア基板

14 パッファ層

16 n型コンタクト層

18 n型クラッド層

20 発光層

22 p型クラッド層

24 p型コンタクト層

26 p側電極層

30 保護膜

32 ポンディング・パッド

\* 34 n側電極

100、150、200、250、300、350、400、450 半導体発光装置

110、120、210、260 リードフレーム

130、330 ワイヤ

140、190、240、290、390、440 樹脂

160 実装部材

220、320、370 反射板

10 470 スチム

500 画像表示装置

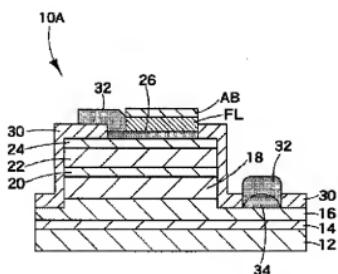
FL 波長変換部

RE1～RE4 光反射部

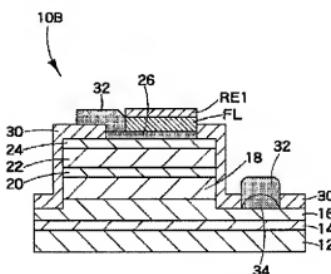
AB 光吸収部

\*

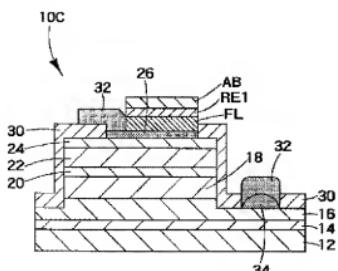
【図1】



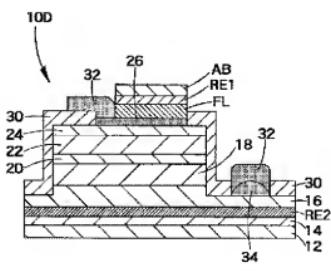
【図2】



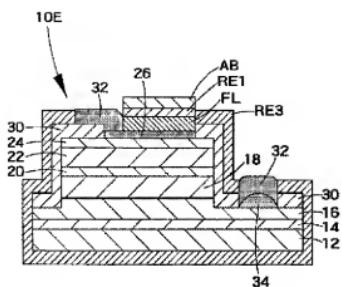
【図3】



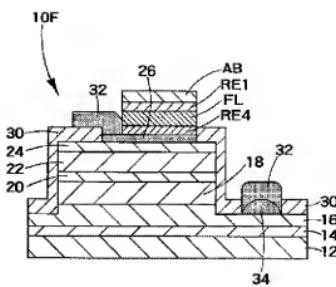
【図4】



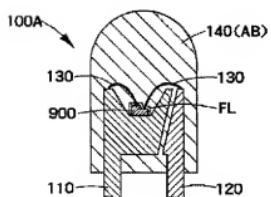
【図5】



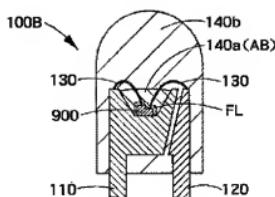
【図6】



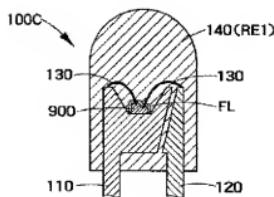
【図7】



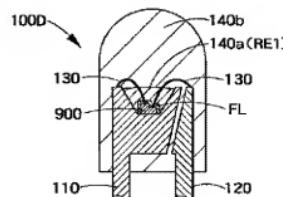
【図8】



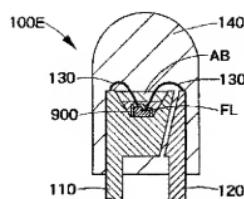
【図9】



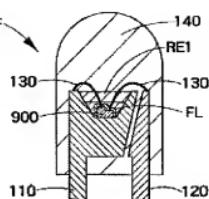
【図10】



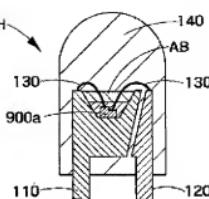
【図11】



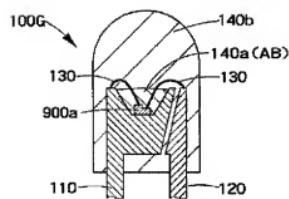
【図12】



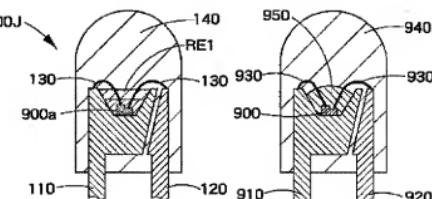
【図14】



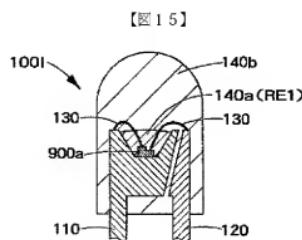
【図13】



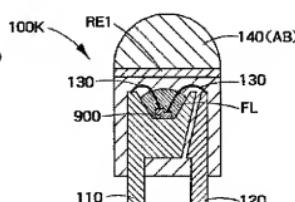
【図16】



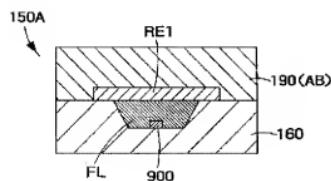
【図30】



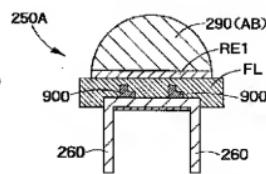
【図17】



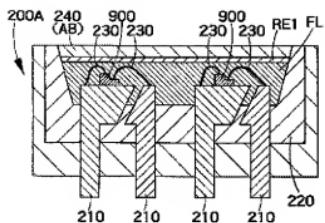
【図18】



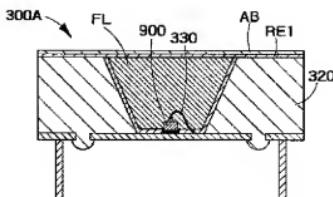
【図20】



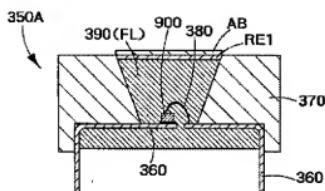
【図19】



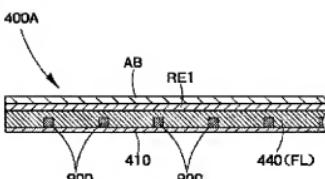
【図21】



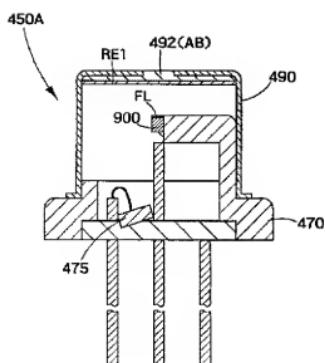
【図22】



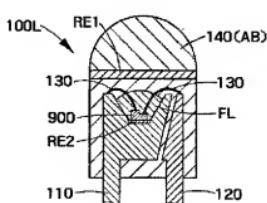
【図23】



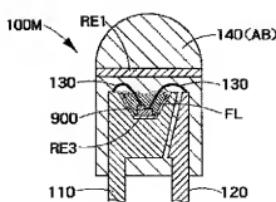
【図24】



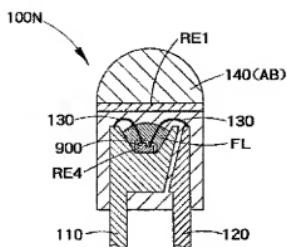
【図25】



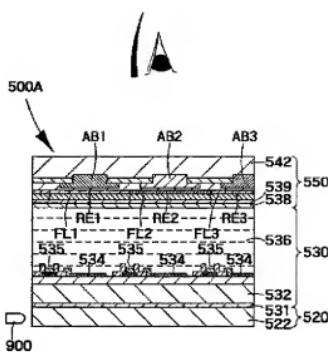
【図26】



【図27】



【図28】



【図29】

